

Filotec: nowa seria aluminiowych obudów profilowych

Firma BOPLA, specjalizująca się w wytwarzaniu systemów obudów, urządzeń wejściowych, a także innych usług w zakresie elektroniki, powiększa swoją bogatą ofertę o nową serię aluminiowych obudów profilowych. Składa się ona z 78 standardowych obudów, które występują w 4 szerokościach, 2 lub 3 wysokościach oraz różnych długościach standardowych. Ponadto, każdy z podzespołów może zostać dostarczony w 3 różnych wersjach.

Po raz pierwszy w historii firmy, BOPLA oferuje obudowy występujące w wersjach ze zintegrowanymi już uchwytami mocującymi do ściany i elementami odprowadzającymi ciepło. Elementy chłodzące są szczególnie odpowiednie, kiedy istnieje konieczność odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez zamontowane wewnątrz urządzenie, co pomaga skutecznie ograniczyć ryzyko przegrzania i awarii.



Obudowy z nowej serii Filotec

Warto także podkreślić, że anodowane obudowy o naturalnych kolorach zapewniają mnóstwo przestrzeni dla obróbki i nadruku.

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!